

信息披露

disclosure

证券代码:002708

证券简称:光洋股份

公告编号: 2014-025号

常州光洋轴承股份有限公司

2013 年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细情况,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

(六)

股票简称	光洋股份	股票代码	002708	
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更后的股票简称(如有)	不适用			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	吴朝阳	无		
电话	0519-68861888-8810	无		
传真	0519-85150888	无		
电子信箱	owen.wu@mtb.com.cn	无		

(1) 主要财务数据
公司本报告会计年度会计政策变更及会计估计变更是否追溯调整或从以前年度会计数据口变更:否

	2013年	2012年	本年比上年增 减(%)	2011年
营业收入(元)	580,556,133.38	555,619,106.38	4.49%	547,652,404.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,388,802.40	58,937,608.91	-9.41%	52,314,462.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,992,574.63	55,196,410.56	-5.8%	50,198,090.06
经营活动产生的现金流量净额	36,643,929.13	30,329,739.44	20.82%	47,997,044.43
基本每股收益(元/股)	0.53	0.59	-10.17%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.59	-10.17%	0.52
加权平均净资产收益率(%)	11.24%	14.1%	-2.86%	14.44%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增(减)	2011年末
总资产(元)	796,089,751.47	721,929,813.38	10.27%	657,875,226.82
归属于上市公司股东的净资产(元)	501,591,360.78	448,213,921.23	11.91%	388,467,228.49

(2) 前10名普通股股东持股情况
报告期末股东总数 10 户 年度报告披露日前5个交易日末股东人数 10 户 前10名普通股持股情况

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
常州光洋控股集团有限公司	境内非国有法人	45.29%	45,237,084	45,237,084	0
王祖康	境内自然人	19.94%	19,928,425	19,928,425	0
王雪莹	境内自然人	10.88%	10,875,448	10,875,448	0
江苏当代科技产业集团有限公司	境内非国有法人	10%	9,996,000	9,996,000	0
苏州博普普尔常州股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5%	4,998,000	4,998,000	0
常州德普投资有限公司	境内非国有法人	4.25%	4,248,300	4,248,300	0
程上柏	境内自然人	4.09%	4,083,366	4,083,366	0
程上柏	境内自然人	0.3%	303,179	303,179	0
张杰庆	境内自然人	0.18%	181,927	181,927	0
邓文庆	境内自然人	0.07%	72,271	72,271	0

上述股东关联关系或一致行动的说明
就本公司所知,除上述公司、股东及实际控制人程上柏与程上柏方兄弟关系,与程上柏为夫妻关系,并持有程上柏在常州控股96%股权及信托投资63.7%的股权。除此之外,前十大股东中不存在关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
(3) 以其他方式持有本公司股票和质押本公司股票的情况

股东名称	持股数量	质押数量
常州光洋控股集团有限公司	45,237,084	45,237,084
王祖康	19,928,425	19,928,425
王雪莹	10,875,448	10,875,448
江苏当代科技产业集团有限公司	9,996,000	9,996,000
苏州博普普尔常州股权投资合伙企业(有限合伙)	4,998,000	4,998,000
常州德普投资有限公司	4,248,300	4,248,300
程上柏	4,083,366	4,083,366
程上柏	303,179	303,179
张杰庆	181,927	181,927
邓文庆	72,271	72,271

3. 管理层讨论与分析
一、概述
2013年,中国汽车市场呈现结构性增长,在没有利好刺激,甚至在前两年不景气的背景下,依然从低于5%的增长幅度取得了两位数增长,成为拉动国内GDP的重要引擎。在需求拉动下,公司围绕商用车、乘用车两大市场,积极调整产品结构,提升产品质量,加大研发投入,加大市场推广力度,实现营业收入580,556,133.38元,同比增长4.49%。归属于上市公司股东的净利润53,388,802.40元,同比下降9.41%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,992,574.63元,同比下降5.8%。经营活动产生的现金流量净额36,643,929.13元,同比增长20.82%。基本每股收益0.53元,同比下降10.17%。稀释每股收益0.53元,同比下降10.17%。加权平均净资产收益率11.24%,同比下降2.86%。

(一) 公司所处行业及主要业务
公司主要从事汽车轴承的研发、生产和销售。主要产品包括商用车轴承、乘用车轴承、摩托车轴承、工程机械轴承等。公司是国内领先的汽车轴承制造商之一,拥有完善的生产、销售和服务网络。

(二) 公司所处行业的主要特点
汽车轴承行业具有技术含量高、研发投入大、生产周期长、市场竞争激烈等特点。随着汽车工业的快速发展,对汽车轴承的性能要求越来越高,企业需要不断加大研发投入,提升产品质量,以满足市场需求。

(三) 公司所处行业的主要风险
汽车轴承行业面临的主要风险包括原材料价格波动、汇率波动、贸易壁垒等。公司将密切关注市场动态,采取有效措施,降低风险,确保生产经营的稳定性。

(四) 公司所处行业的主要机遇
随着汽车工业的快速发展,汽车轴承市场需求将持续增长。公司将抓住机遇,加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,实现可持续发展。

(五) 公司所处行业的主要挑战
汽车轴承行业面临的主要挑战包括技术创新能力不足、品牌影响力不强等。公司将加大研发投入,提升技术创新能力,打造自主品牌,提升品牌影响力。

(六) 公司所处行业的主要趋势
汽车轴承行业将朝着轻量化、智能化、绿色化方向发展。公司将紧跟行业趋势,加大研发投入,提升产品质量,满足市场需求。

(七) 公司所处行业的主要竞争格局
汽车轴承行业竞争激烈,主要企业包括万向集团、双钱集团、玲珑轮胎等。公司将加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,提升竞争力。

(八) 公司所处行业的主要政策环境
国家出台了一系列支持汽车产业发展的政策,为汽车轴承行业的发展提供了良好的政策环境。公司将充分利用政策红利,提升竞争力。

(九) 公司所处行业的主要技术发展趋势
汽车轴承行业将朝着轻量化、智能化、绿色化方向发展。公司将加大研发投入,提升技术创新能力,满足市场需求。

(十) 公司所处行业的主要市场格局
汽车轴承行业将朝着轻量化、智能化、绿色化方向发展。公司将加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,提升竞争力。

(十一) 公司所处行业的主要财务指标
汽车轴承行业的主要财务指标包括营业收入、净利润、净资产收益率等。公司将密切关注财务指标,提升经营效益。

(十二) 公司所处行业的主要社会责任
公司将积极履行社会责任,关注环境保护,提升员工福利,为社会做出积极贡献。

(十三) 公司所处行业的主要未来展望
公司将加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,实现可持续发展,为股东创造良好回报。

(十四) 公司所处行业的主要风险提示
公司将密切关注市场动态,采取有效措施,降低风险,确保生产经营的稳定性。

(十五) 公司所处行业的主要机遇与挑战
公司将抓住机遇,加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,实现可持续发展,同时积极应对挑战,提升竞争力。

(十六) 公司所处行业的主要政策环境
国家出台了一系列支持汽车产业发展的政策,为汽车轴承行业的发展提供了良好的政策环境。公司将充分利用政策红利,提升竞争力。

(十七) 公司所处行业的主要技术发展趋势
汽车轴承行业将朝着轻量化、智能化、绿色化方向发展。公司将加大研发投入,提升技术创新能力,满足市场需求。

(十八) 公司所处行业的主要市场格局
汽车轴承行业将朝着轻量化、智能化、绿色化方向发展。公司将加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,提升竞争力。

(十九) 公司所处行业的主要财务指标
汽车轴承行业的主要财务指标包括营业收入、净利润、净资产收益率等。公司将密切关注财务指标,提升经营效益。

(二十) 公司所处行业的主要社会责任
公司将积极履行社会责任,关注环境保护,提升员工福利,为社会做出积极贡献。

(二十一) 公司所处行业的主要未来展望
公司将加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,实现可持续发展,为股东创造良好回报。

(二十二) 公司所处行业的主要风险提示
公司将密切关注市场动态,采取有效措施,降低风险,确保生产经营的稳定性。

(二十三) 公司所处行业的主要机遇与挑战
公司将抓住机遇,加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,实现可持续发展,同时积极应对挑战,提升竞争力。

(二十四) 公司所处行业的主要政策环境
国家出台了一系列支持汽车产业发展的政策,为汽车轴承行业的发展提供了良好的政策环境。公司将充分利用政策红利,提升竞争力。

(二十五) 公司所处行业的主要技术发展趋势
汽车轴承行业将朝着轻量化、智能化、绿色化方向发展。公司将加大研发投入,提升技术创新能力,满足市场需求。

(二十六) 公司所处行业的主要市场格局
汽车轴承行业将朝着轻量化、智能化、绿色化方向发展。公司将加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,提升竞争力。

(二十七) 公司所处行业的主要财务指标
汽车轴承行业的主要财务指标包括营业收入、净利润、净资产收益率等。公司将密切关注财务指标,提升经营效益。

(二十八) 公司所处行业的主要社会责任
公司将积极履行社会责任,关注环境保护,提升员工福利,为社会做出积极贡献。

(二十九) 公司所处行业的主要未来展望
公司将加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,实现可持续发展,为股东创造良好回报。

(三十) 公司所处行业的主要风险提示
公司将密切关注市场动态,采取有效措施,降低风险,确保生产经营的稳定性。

(三十一) 公司所处行业的主要机遇与挑战
公司将抓住机遇,加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,实现可持续发展,同时积极应对挑战,提升竞争力。

(三十二) 公司所处行业的主要政策环境
国家出台了一系列支持汽车产业发展的政策,为汽车轴承行业的发展提供了良好的政策环境。公司将充分利用政策红利,提升竞争力。

(三十三) 公司所处行业的主要技术发展趋势
汽车轴承行业将朝着轻量化、智能化、绿色化方向发展。公司将加大研发投入,提升技术创新能力,满足市场需求。

(三十四) 公司所处行业的主要市场格局
汽车轴承行业将朝着轻量化、智能化、绿色化方向发展。公司将加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,提升竞争力。

(三十五) 公司所处行业的主要财务指标
汽车轴承行业的主要财务指标包括营业收入、净利润、净资产收益率等。公司将密切关注财务指标,提升经营效益。

(三十六) 公司所处行业的主要社会责任
公司将积极履行社会责任,关注环境保护,提升员工福利,为社会做出积极贡献。

(三十七) 公司所处行业的主要未来展望
公司将加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,实现可持续发展,为股东创造良好回报。

(三十八) 公司所处行业的主要风险提示
公司将密切关注市场动态,采取有效措施,降低风险,确保生产经营的稳定性。

(三十九) 公司所处行业的主要机遇与挑战
公司将抓住机遇,加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,实现可持续发展,同时积极应对挑战,提升竞争力。

(四十) 公司所处行业的主要政策环境
国家出台了一系列支持汽车产业发展的政策,为汽车轴承行业的发展提供了良好的政策环境。公司将充分利用政策红利,提升竞争力。

(四十一) 公司所处行业的主要技术发展趋势
汽车轴承行业将朝着轻量化、智能化、绿色化方向发展。公司将加大研发投入,提升技术创新能力,满足市场需求。

(四十二) 公司所处行业的主要市场格局
汽车轴承行业将朝着轻量化、智能化、绿色化方向发展。公司将加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,提升竞争力。

(四十三) 公司所处行业的主要财务指标
汽车轴承行业的主要财务指标包括营业收入、净利润、净资产收益率等。公司将密切关注财务指标,提升经营效益。

(四十四) 公司所处行业的主要社会责任
公司将积极履行社会责任,关注环境保护,提升员工福利,为社会做出积极贡献。

(四十五) 公司所处行业的主要未来展望
公司将加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,实现可持续发展,为股东创造良好回报。

(四十六) 公司所处行业的主要风险提示
公司将密切关注市场动态,采取有效措施,降低风险,确保生产经营的稳定性。

(四十七) 公司所处行业的主要机遇与挑战
公司将抓住机遇,加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,实现可持续发展,同时积极应对挑战,提升竞争力。

(四十八) 公司所处行业的主要政策环境
国家出台了一系列支持汽车产业发展的政策,为汽车轴承行业的发展提供了良好的政策环境。公司将充分利用政策红利,提升竞争力。

(四十九) 公司所处行业的主要技术发展趋势
汽车轴承行业将朝着轻量化、智能化、绿色化方向发展。公司将加大研发投入,提升技术创新能力,满足市场需求。

(五十) 公司所处行业的主要市场格局
汽车轴承行业将朝着轻量化、智能化、绿色化方向发展。公司将加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,提升竞争力。

(五十一) 公司所处行业的主要财务指标
汽车轴承行业的主要财务指标包括营业收入、净利润、净资产收益率等。公司将密切关注财务指标,提升经营效益。

(五十二) 公司所处行业的主要社会责任
公司将积极履行社会责任,关注环境保护,提升员工福利,为社会做出积极贡献。

(五十三) 公司所处行业的主要未来展望
公司将加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,实现可持续发展,为股东创造良好回报。

(五十四) 公司所处行业的主要风险提示
公司将密切关注市场动态,采取有效措施,降低风险,确保生产经营的稳定性。

(五十五) 公司所处行业的主要机遇与挑战
公司将抓住机遇,加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,实现可持续发展,同时积极应对挑战,提升竞争力。

(五十六) 公司所处行业的主要政策环境
国家出台了一系列支持汽车产业发展的政策,为汽车轴承行业的发展提供了良好的政策环境。公司将充分利用政策红利,提升竞争力。

(五十七) 公司所处行业的主要技术发展趋势
汽车轴承行业将朝着轻量化、智能化、绿色化方向发展。公司将加大研发投入,提升技术创新能力,满足市场需求。

(五十八) 公司所处行业的主要市场格局
汽车轴承行业将朝着轻量化、智能化、绿色化方向发展。公司将加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,提升竞争力。

(五十九) 公司所处行业的主要财务指标
汽车轴承行业的主要财务指标包括营业收入、净利润、净资产收益率等。公司将密切关注财务指标,提升经营效益。

(六十) 公司所处行业的主要社会责任
公司将积极履行社会责任,关注环境保护,提升员工福利,为社会做出积极贡献。

(六十一) 公司所处行业的主要未来展望
公司将加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,实现可持续发展,为股东创造良好回报。

(六十二) 公司所处行业的主要风险提示
公司将密切关注市场动态,采取有效措施,降低风险,确保生产经营的稳定性。

(六十三) 公司所处行业的主要机遇与挑战
公司将抓住机遇,加大研发投入,提升产品质量,扩大市场份额,实现可持续发展,同时积极应对挑战,提升竞争力。

凯诺科技股份有限公司

2013 年度报告摘要

<p>2. 情况说明</p> <p>2013年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2014年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2015年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2016年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2017年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2018年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2019年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2020年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2021年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2022年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2023年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2024年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2025年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2026年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2027年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2028年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2029年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2030年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2031年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2032年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2033年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2034年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2035年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2036年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2037年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2038年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2039年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2040年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2041年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2042年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2043年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2044年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2045年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2046年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2047年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2048年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2049年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2050年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2051年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2052年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2053年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2054年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2055年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2056年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2057年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2058年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2059年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2060年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2061年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2062年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2063年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2064年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2065年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2066年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2067年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2068年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2069年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2070年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2071年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2072年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2073年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2074年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2075年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2076年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2077年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2078年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2079年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2080年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2081年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2082年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2083年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2084年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2085年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2086年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2087年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2088年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2089年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2090年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2091年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2092年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2093年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2094年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2095年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2096年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2097年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2098年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2099年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p> <p>2100年,公司设立于集成电路科技产业研发、制造、新产品开发、专业应用、技术创新等产业链资源,一贯拥有自主知识产权,并拥有自主知识产权的EDA工具并持续研发“芯创”品牌,10月,公司通过自主研发的EDA工具“芯创EDA”成功实现自主知识产权。</p>			
项目/目	本期金额(元)	上期金额(元)	同比变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	457,980,045.49	365,945,506.20	25.15%
投资活动产生的现金流量净额	-40,172,684.49	-32,871,709.10	不适用

(1) 主要财务数据
公司本报告会计年度会计政策变更及会计估计变更是否追溯调整或从以前年度会计数据口变更:否

3.12 主营业务分部业绩：公司主营业务分部业绩主要按产品类别划分，并综合考虑地区划分和期间划分所致。

3.13 主营业务分部业绩分析表

主营业务分部业绩分析表						单位：元、币种：
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服装	1,208,846,040.75	630,317,868.67	47.86	5.53	-3.89	增加51.17个百分点
鞋类	23,165,260.74	20,644,805.08	10.88	-70.63	-75.25	增加16.60个百分点
家纺	62,658,011.88	32,633,877.23	16.00	-9.82	-9.40	减少0.20个百分点
配饰	51,060,571.55	48,547,732.14	4.92	-6.54	-5.40	减少1.15个百分点

3.14 主营业务分部业绩分析表

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	毛利
国内	1,218,973,530.05	6.03	
国外	126,756,354.87	-36.23	

3.15 资产减值准备分析表

项目名称	本期期末数	本期期末数占资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末金额变动比例(%)
应收票据	6,856,306.00	0.21	21,592,997.99	0.73	-68.25